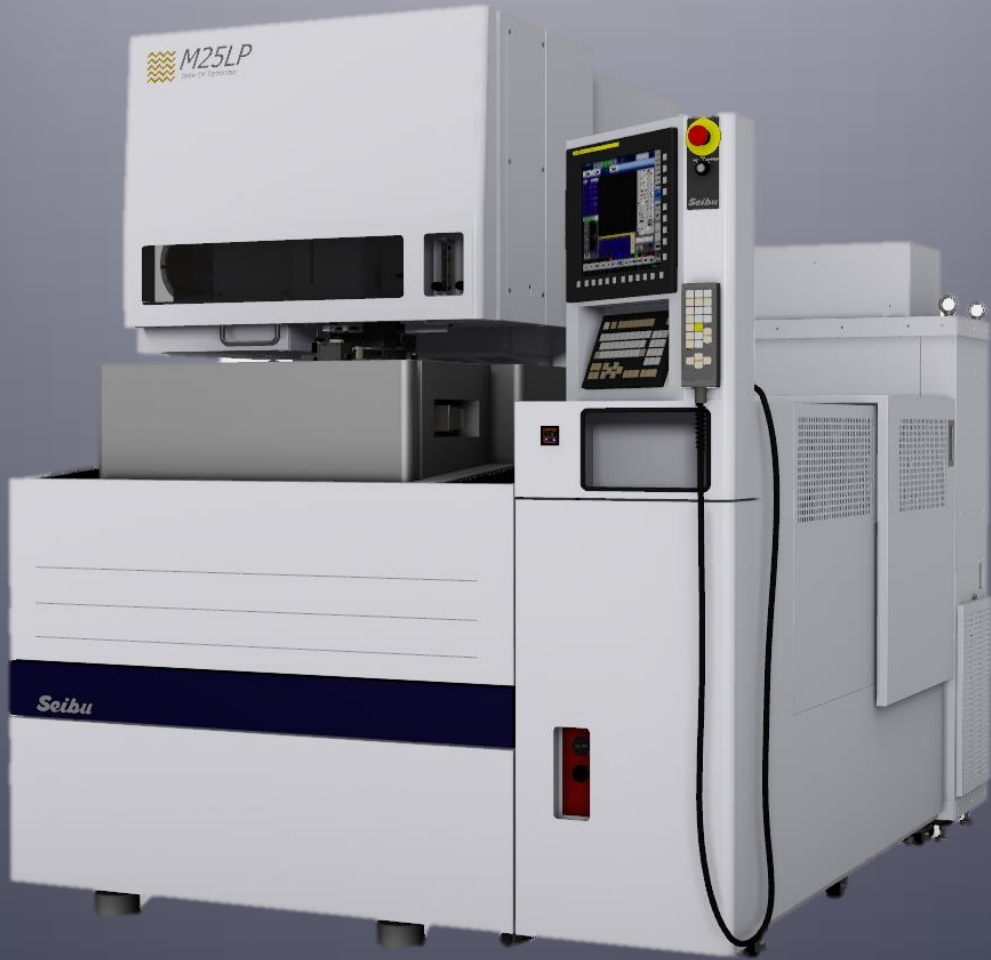


M25LP

Seibu

초정밀 유가공 와이어 방전 가공기



피치정밀도
 $\pm 1\mu m$

XY 이동범위
250×250

최상의조도
 $0.2\mu mRz$

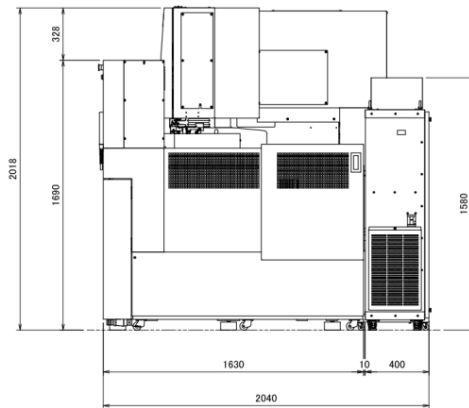
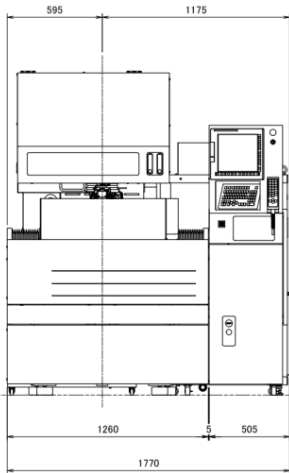
■ 주요사양

M25LP	사양
최대 공작물 크기 W×D×H	270×270×100 mm
최대 공작물 중량	150 kg
축 이동 범위 X×Y×Z	250×250×200 mm
와이어 사용 전극 직경	φ0.05 ~ 0.2mm (0.2 mm : 표준)
자동결선장치	AWF-4 표준장비
U-V축 이동 범위 U×V	±35×±35 mm
탱크 용량	330 ℓ
기계 사이즈 W×D×H	1,770×2,040×2,018 mm
기계 중량	3,100 kg

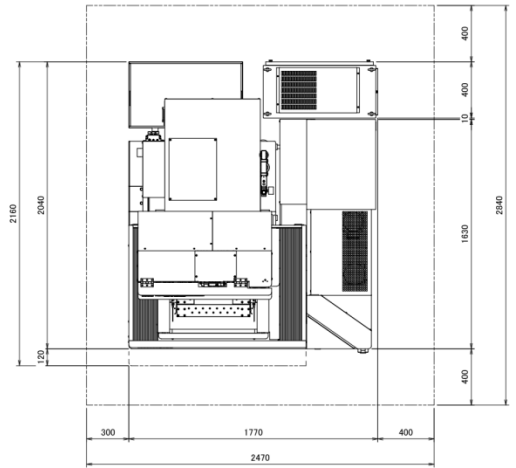
■ 제어장치

M8A	사양
입력 장치	MDI, 메모리카드, 인터넷, USB
디스플레이	15 inch color TFT LCD (터치패널)
축 컨트롤	5축 (동시 4축)
최소 설정 단위	0.001/0.0001 mm
최소 지령 단위	0.0001 mm
프로그램 메모리 용량	1Mbyte
입력 전압	3상 200/220 V ±10%, 13.5 kVA, 50/60 Hz

■ 외형도



■ 상부배치도



● 상기 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있음을 알려드리며, 미리 양해 부탁드립니다.